

事業名		H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R01	R02	R03
研究 開 発	<戦略的基盤技術高度化支援事業>														
	①窒素同位体濃縮製造・利用技術開発(四国経産局)	←→													
	②マグネシウム新成形技術の開発(関東経産局)	←→													
	③金型へのしば加工(模様付け)に使用される大判フィルム一貫作成技術の開発(関東経産局)	←→													
	④自動車解体における貴金属含有物の高度精緻解体・分離技術の開発(関東経産局)	←→													
	⑤ガラス代替特殊機能樹脂板材の外形成型切断加工技術の開発(九州経産局)			←→											
	⑥金型3次元テクスチャリング・レーザー加工技術の開発(関東経産局)			←→											
	⑦微生物培養による窒素安定同位体元素で標識した有用化学物質の製造技術の開発(関東経産局)			←→											
	⑧真空封止技術を利用したモジュール連動型電子ペーパーの研究開発(関東経産局)			←→											
	⑨新規高熱伝導性材料LED放熱部品の研究開発(中部経産局)			←→											
	⑩MOCVD装置における革新的ガス供給システムの研究開発(近畿経産局)			←→											
	⑪ダイヤモンド膜高耐食性ドライ真空ポンプを用いたVOC蒸発分離による革新的溶剤リサイクル装置の実用化(関東経産局)							←→							
	⑫半導体製造プロセス向け次世代流量制御ユニットの研究開発(近畿経産局)								←→						
	⑬高周波減圧プラズマを用いた多段設備の開発とその設備による金属ナノ粒子インクの低温回路形成技術の開発(近畿経産局)								←→						
	⑭次世代自動車部品用の新規高熱伝導性複合材料分散液の研究開発(中部経産局)									←→					
	⑮金属蒸気触媒CVD技術を用いたミニマルファブ用絶縁基板上グラフェン直接合成装置の開発(近畿経産局)									←→					
	⑯次世代自動車電動部品向け新規高機能性薄物シートの連続製造技術の開発(中部経産局)											←→			
	⑰電解砥粒研磨による次世代半導体製造ライン向け超精密バルブ・継手の高能率加工技術の開発(関東経産局)													←→	
	⑱インフラ検査向け高精度磁気センサーの多品種少量生産に向けたミニマル装置・基盤プロセス確立(関東経産局)														←→